



平成 23 年 2 月 14 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: 取締役 経理部門、財務部担当 田口 雅章
(TEL: 03-3491-6575)

EMS (電子機器受託製造サービス) 事業の拡大に関するお知らせ

当社は、連結子会社である CU TECH CORPORATION に追加投資を行い、EMS (電子機器受託製造サービス) 事業を拡大することといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 追加投資の概要

(1) 目的・経緯

当社は、平成 22 年 6 月 8 日付け「EMS (電子機器受託製造サービス) 事業の強化に伴う持分法適用関連会社の事業拡大と連結子会社化に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、中国広東省東莞市に EMS 事業に係る新会社「東莞新優電子有限公司」を設立するとともに、その親会社で、当社と日本ケミコン株式会社 (以下、日本ケミコンという) の合弁会社である「CU TECH CORPORATION」(韓国京畿道平澤市) を当社の連結子会社とすることで EMS 事業を強化してまいりました。今般、市場が急拡大しているスマートフォン向け等に生産能力を拡大することといたしました。

(2) 当該会社の概要

【東莞新優電子有限公司】

- | | |
|---------------|---|
| a) 商号 | 東莞新優電子有限公司 |
| b) 事業内容 | LCD 液晶モジュール及び有機 EL モジュール等の電子機器受託生産サービス |
| c) 所在地 | 中国広東省東莞市横歴鎮西城工業区第二期 |
| d) 操業開始日 | 平成 22 年 11 月 1 日 |
| e) 決算期 | 12 月 31 日 |
| f) 従業員数 | 150 名 (平成 23 年 1 月 31 日現在), 470 名 (追加投資後予定) |
| g) 資本金 | 5 百万 US \$ |
| h) 出資比率 | CU TECH CORPORATION 100% |
| i) 主要顧客 | サムスンモバイルディスプレイ |
| j) 主要アプリケーション | 携帯電話、スマートフォン |

【CU TECH CORPORATION】

- a) 商号 CU TECH CORPORATION
- b) 事業内容 LCD液晶モジュール及び有機ELモジュール等の電子機器受託生産サービス
- c) 所在地 韓国京畿道平澤市
- d) 設立日 平成16年9月1日
- e) 決算期 12月31日
- f) 資本金 7,000百万ウォン
- g) 出資比率 当社 70.0% 日本ケミコン 29.3% その他 0.7%

(3) 投資の概要

投資総額は、730百万円（当社グループ投資分516百万円）の予定であり、実装機、印刷機、検査装置等の機械設備を購入し、東莞新優電子有限公司に製造用として5ライン、CU TECH CORPORATION に主に開発・試作用として1ラインを増設いたします。

(4) 日程概要

- 平成23年2月～6月 機械設備の購入・設置
- 平成23年6月～7月 テスト生産
- 平成23年8月 本格生産開始

2. 今後の見通し

(1) 当社グループの事業の方向性

当社グループは、高級デジタルスチルカメラ、携帯電話、及び市場の急拡大が見込まれるスマートフォン向けを中心にソニー製半導体・電子部品の販売をさらに強化するとともに、EMS等の高付加価値事業を強化し、業績の拡大を図る所存です。

(2) 当社連結業績への影響

本投資に伴い、CU TECH CORPORATION 関連の売上高は150億円（平成24年3月期）、200億円（平成25年3月期）に拡大する見込みです。当社連結業績に与える影響としては、平成22年6月8日公表時の売上高との差として、88億円（平成24年3月期）、125億円（平成25年3月期）の売上高上乗せを見込んでおります。

(百万円)

決 算 期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
売 上 高 (百 万 円)	1,300	15,000	20,000

(参考) 平成22年6月8日公表時の売上高

(百万円)

決 算 期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
売 上 高 (百 万 円)	1,300	6,200	7,500

以 上